

日付	2002/07/25	承認		作成	
----	------------	----	--	----	--

表面処理仕様書

No.15

2002-07-25

表面処理名	金めっき
-------	------

外観・色調	金属色(金色)
JIS 記号	Ep Cu/Ni1b,E-Au0.5b(工業用) Ep Cu/Ni1b,D-Au0.5b(装飾用) b:光沢,:数字は膜厚 (銅素地上めっき膜厚 1 μ m の光沢ニッケルめっき+0.5 μ m の光沢金めっき)
膜厚	0.5 μ m(通常電子部品) 取り決めによる(0.05 μ m 単位)
皮膜硬度	170~190Hv

注意点	<ul style="list-style-type: none">• 保管、運搬中は高温多湿を避けてください。• 取扱い時,傷に注意して下さい。• 微少部品以外はトレー仕切りにより製品同士の接触を避けてください。
-----	---